

Title	NbN磁性バリア接合の製作
Author(s)	山崎, 俊昭
Citation	
Issue Date	2000-03
Type	Thesis or Dissertation
Text version	none
URL	<a href="http://hdl.handle.net/10119/2678">http://hdl.handle.net/10119/2678</a>
Rights	
Description	Supervisor:今井 捷三, 材料科学研究科, 修士

# NbN 磁性バリア接合の製作

山崎 俊昭 (今井研究室)

SIS(Superconductor-Insulator-Superconductor) 接合は電波天文の分野でサブミリ波領域の高周波ミキサーに応用されている。SIS ミキサーの動作周波数は超伝導エネルギーギャップによって制限されており、より高周波での検出には、Nb よりも大きなエネルギーギャップを持つ NbN を超伝導層に用いた接合の開発が望まれる。SIS ミキサーはジョセフソン電流が存在するために雑音が生じる。ジョセフソン電流は外部磁場印加するか、バリア層に磁性体を用いることにより抑圧することができるが、Nb に比べて下部臨界磁場  $H_{c1}$  が小さい NbN では超伝導体内部に磁束が入り込む恐れがあり、外部磁場による抑圧は難しい。そこで本研究では、ジョセフソン電流を微視的に消去することを目的とし、 $\text{NiO}_x$  を磁性バリアに用いた NbN 積層型接合の製作を試みた。

接合は  $\text{MgO}(001)$  基板上に作成した。NbN 薄膜は Ar と  $\text{N}_2$  の混合雰囲気中で Nb ターゲットを用いた DC マグネトロンスパッタ法により堆積した。 $\text{NiO}_x$  薄膜は同一真空中において NiO ターゲットを用いて Ar 雰囲気中においてスパッタ成膜する方法と、Ni を Ar 雰囲気中でスパッタ成膜した後、RF 電源に切り替えてプラズマ酸化する方法の、2通りの方法で形成した。接合形成は光露光プロセスによるレジストパターニングの後、RIE(Reactive Ion Etching) により  $\text{CF}_4$  と  $\text{O}_2$  の混合雰囲気中で加工した。1チップ上に 100、50、20、10、5、 $3\mu\text{m}$  の接合を 2個ずつ形成し、Ti/Au 配線層を真空蒸着装置で成膜後、DC  $I-V$  測定を 4.2K で行った。

配線層と下部電極層の導通を防ぐためには、上部電極層のエッジ部分が傾斜している必要がある。そこで予備実験として、RIE による上部 NbN 電極のエッジ部分の斜面形成の様子を SEM で確認し、酸素分圧と斜面角度の関係を調べた(図1)。 $\text{CF}_4$  のみでも斜面は形成されるが、 $\text{O}_2$  を入れることでより傾斜がなだらかになることが分かる。斜面の角度が約  $45^\circ$  となるように酸素流量を設定することとした。また、NbN の臨界温度  $T_c$  の膜厚依存性を調べた(図2)。厚さ 500 程度で  $T_c=14.56\text{K}$  となり接合製作に利用可能であることが分かった。以上の結果から、酸素分圧を約 12%、NbN(500 )/ $\text{NiO}_x$ (10~30 )/NbN(1000 )として接合作製後、DC  $I-V$  測定を行った。その結果として、常伝導抵抗と接合面積の積  $R_n A$  が  $\sim 10^5 \Omega \cdot \mu\text{m}^2$  程度と非常に大きく、ギャップ構造を持つ素子の  $I-V$  特性は得られなかった。 $R_n A$  が大きくなる原因として、 $\text{NiO}_x$  の膜厚が厚かったためと考えられる。

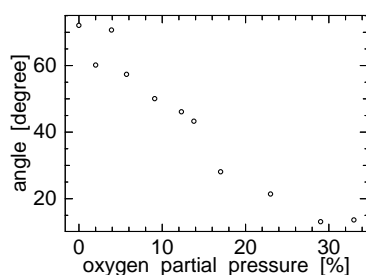


図1 接合斜面角度の酸素分圧依存性

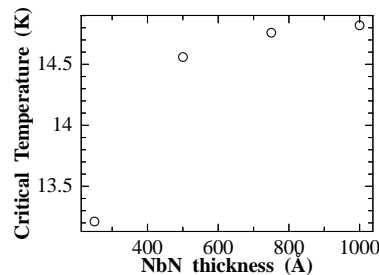


図2 NbN の  $T_c$  の膜厚依存性

keywords

SIS ミキサー、NbN 薄膜、 $\text{NiO}_x$  薄膜、磁性バリア、ジョセフソン接合